

航天科技控股集团股份有限公司

关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议及 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的议案》。为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公司）股权转让事项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）在北京产权交易所（以下简称北交所）正式公开挂牌转让 AC 公司 100%股权。同时，鉴于 AC 公司直接持有下属 TIS Circuits SARL（以下简称 TIS 工厂）99.997%股权，公司控股子公司 IEE 公司持有的 TIS 工厂剩余 0.003%股权，与 AC 公司 100%股权共同作为一个资产包挂牌打包转让（以下合并称为标的公司）。AC 公司 100%股权转让底价拟按照 73,294.48 万元人民币，TIS 工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在

巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告》（公告编号：2024-临-046）。

2024 年 12 月 13 日，公司收到北交所出具的《受让资格确认意见函》。截至挂牌公告期满，征得一家意向受让方 All Circuits Holdings (Singapore) Pte.Ltd.。经确认，该意向受让方符合受让资格，All Circuits Holdings (Singapore) Pte.Ltd. 已按照北交所的相关规定缴纳保证金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2024-临-052）。

2025 年 3 月 3 日，公司召开了第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署〈产权交易合同〉的议案》。交易双方于当日完成关于 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的《产权交易合同》的签署。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网和《上海证券报》披露的《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告》（公告编号：2025-临-002）。

二、交易进展情况

海鹰卢森堡已于 2025 年 5 月 12 日收到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 55,816,372.10 美元；IEE 公司已于同日收到受让方支付的除保证金以外的剩余交易价款 35,685,877.39 美元（含 TIS 股权价款 0.14 美元）。上述资金支付前一日中国人民银行公布的人民币汇率中间价（以下简称基准汇率）为 1 美元对人民币 7.2073

元，折算人民币合计 659,484,162.72 元。

三、交易对公司的影响

根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已经满足，海鹰卢森堡和 IEE 公司已确认收到款项。截至本公告披露日，AC 公司已完成变更登记手续，AC 公司 100%股权已完成交割。交易各方将按照《产权交易合同》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。

本次交易完成后，AC 公司及下属 BMS 工厂、MSL 工厂、AC 墨西哥工厂和 TIS 工厂将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日